

SOLDER IMPURITY CHECKER

焊錫雜質測試儀 malcom

(0.1%以下對應)

RoHS 對應
QA 必備

STA-2



可隨時監測波峰爐內無鉛焊錫中的鉛、銅的混入量, 預防含鉛量超過限制, 保持符合RoHS指令。

- 可對應RoHS指令(可高精度測試出鉛含有率在 0.1% 以下的焊錫中的鉛含量)。
- 鉛的測定精度為 $\pm 150\text{PPM}$ 。
- 可管理無鉛焊錫中Pb、Cu的混入量。
- 一次取樣量(焊錫)只需14公克。
- 電腦管理,保存簡單。

PB-FREE SOLDER CHECKER

焊料測試儀 UNTRON

實現了焊接合金分析的最高要求
提供您長期的穩定性與精確性
(包括WEEE/RoHS/FLV要求)



Columbus

- 低維護成本
免維護光學系統、可以保證分析結果穩定的大型低維護費用、這些特性大大降低了年度操作費用, 縮短了投資回報時間。
- 完整的QMatrix 和通信軟體支援
QMatrix 軟體是連接作業員和儀器的平台。易於進行日常操作、便利的校驗軟體以及 SQL 數據庫程式組成了操作儀器的最佳完整套裝軟件。
- 穩定容易操作
更高的穩定性和再驗性、使用了通道倍增器光電子倍增管而導致相對可比CCD設備更低的檢測限、最低的操作成本和易操作性。
- 成本效益的元素分析
非常容易操作, 同時又具有非常低的維護成本。絕對符合急需分析內部焊接合金的半導體公司的需求。